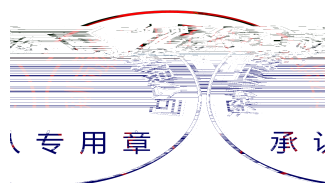
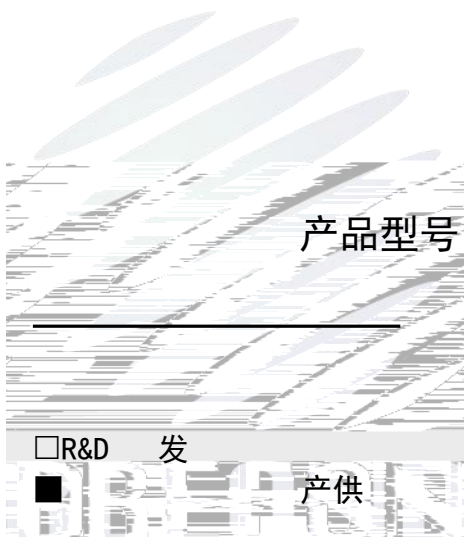
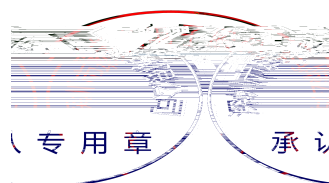


# 产品 书

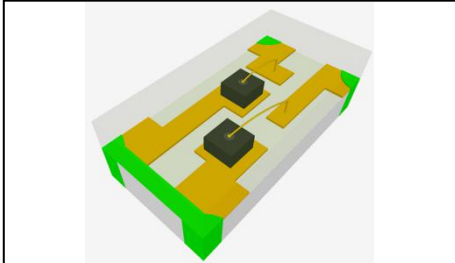


产品介		3
产品		3
产品		3
产品		3
封    寸		4
产品参		5
	典型光学	7
产品包		11
包		11
寸		
卷    寸		
包		12
包		13
信    及    件		13
失    判定    准		14
回		15
产品使    事		17
产品使    事		17



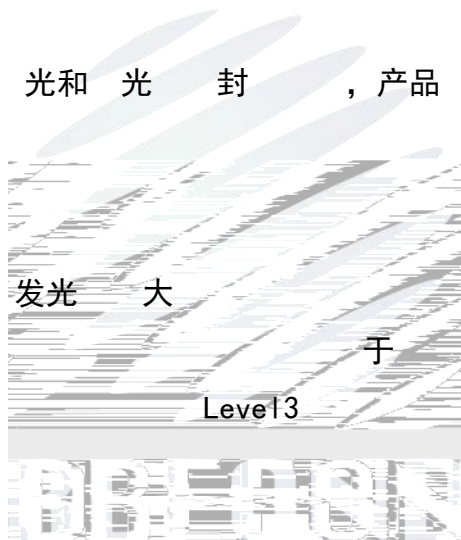
# 产品介

## 产品



产品为双光 LED, 光和光封, 产品寸:

## 产品



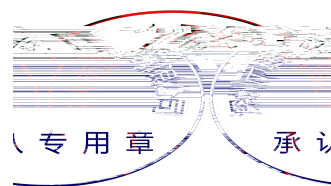
发光大 于 SMT 和

RoHS

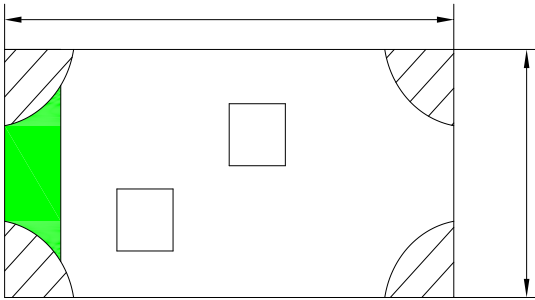
## 产品 光学

关和, 器

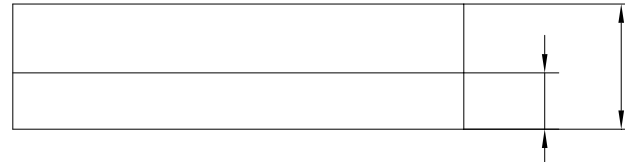
其他



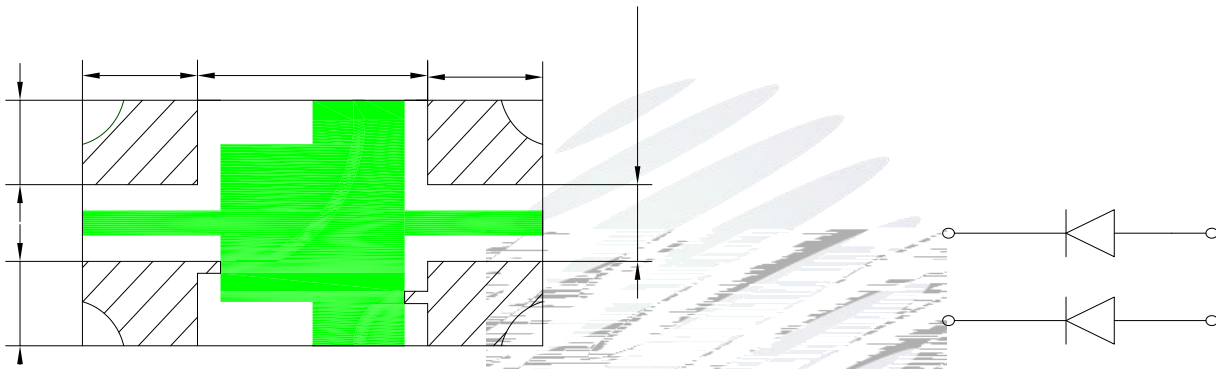
封 寸



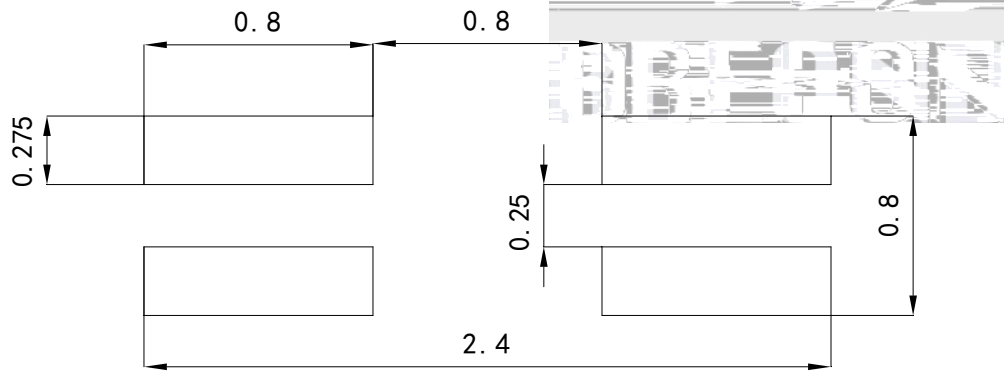
图



侧 图

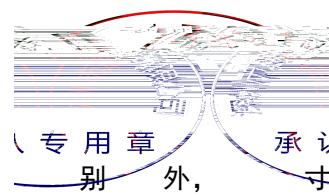


图

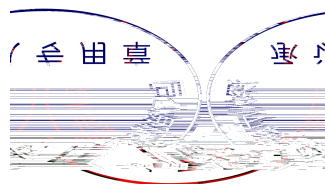


备 注 :

1. 尺寸单位为
2.  $\pm$



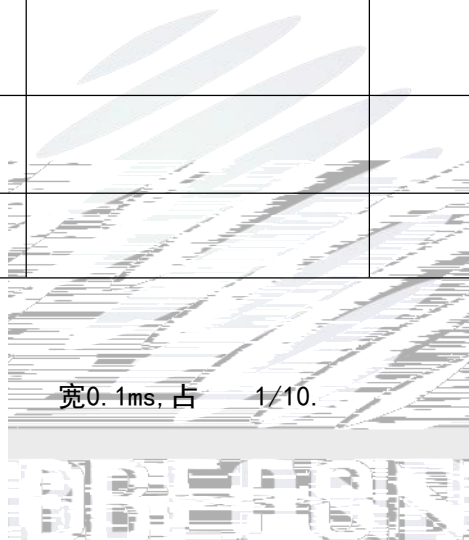
为  $\pm 0.2$



对 大值

(参 )	( 号)	(值)		(单位)
(功 )				
( 向 )				
( 冲 值 )				
( )				
( 作 )				
(储存 )				
( )				

备 :



宽0.1ms, 占 1/10.

以上 压 ±0.1V.

以主 ±2nm.

上 发光 允 公 ±10%.

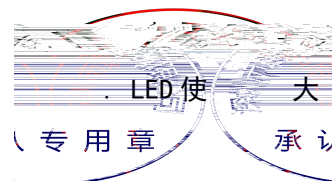
使

功 不 定 大值。

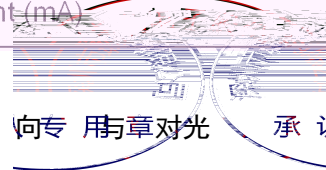
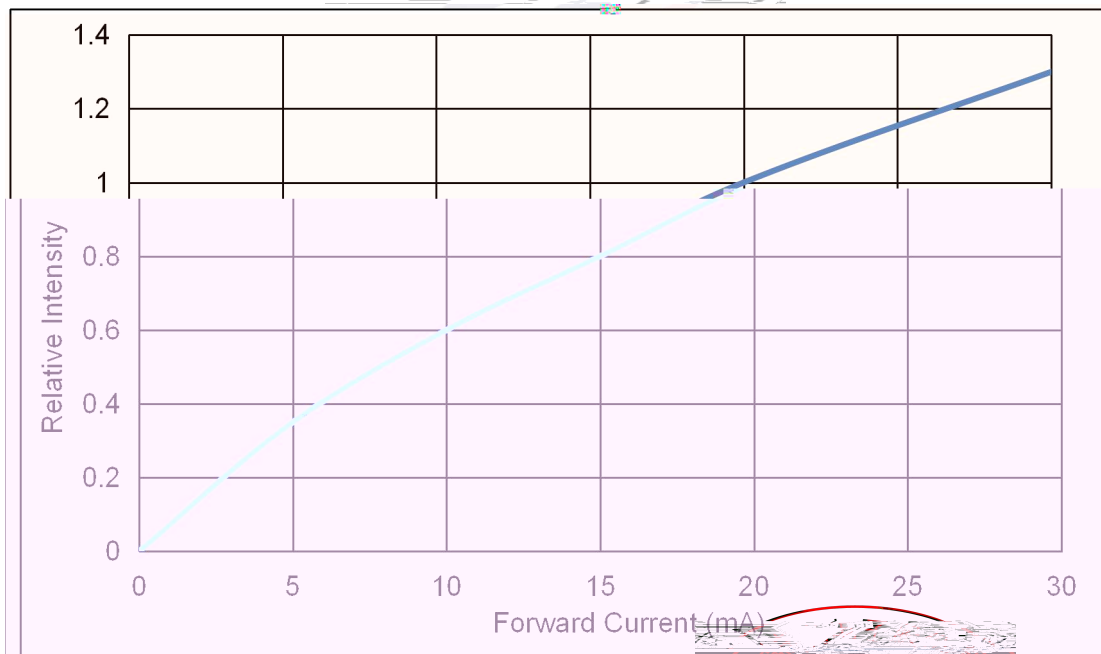
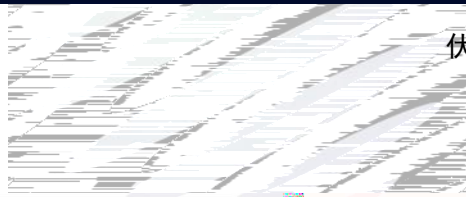
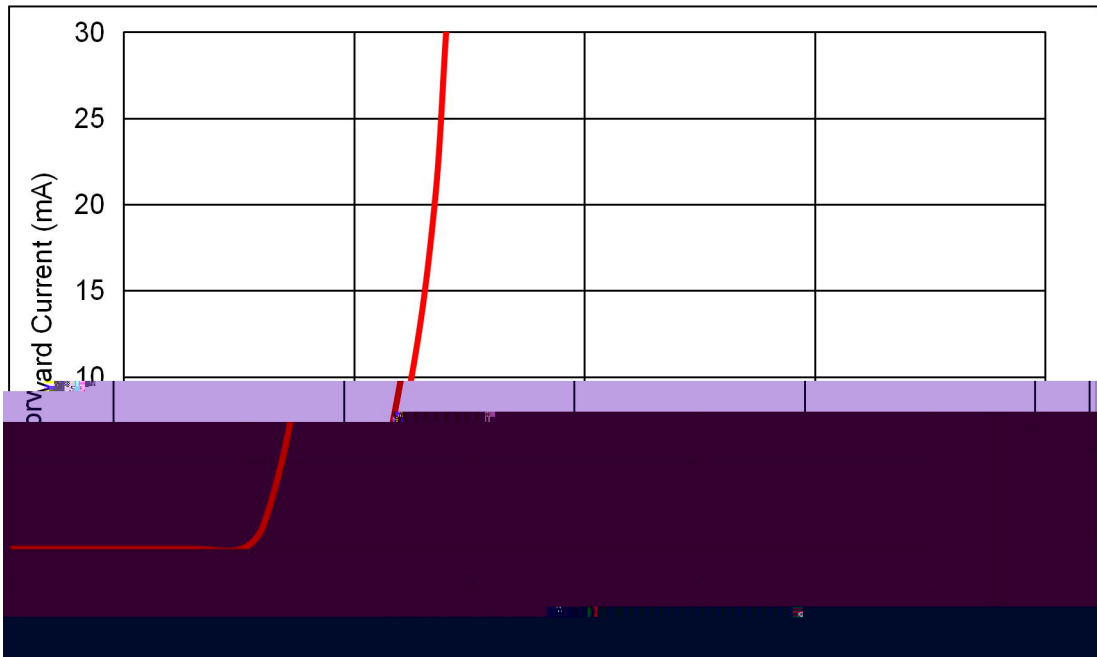
基于 丰

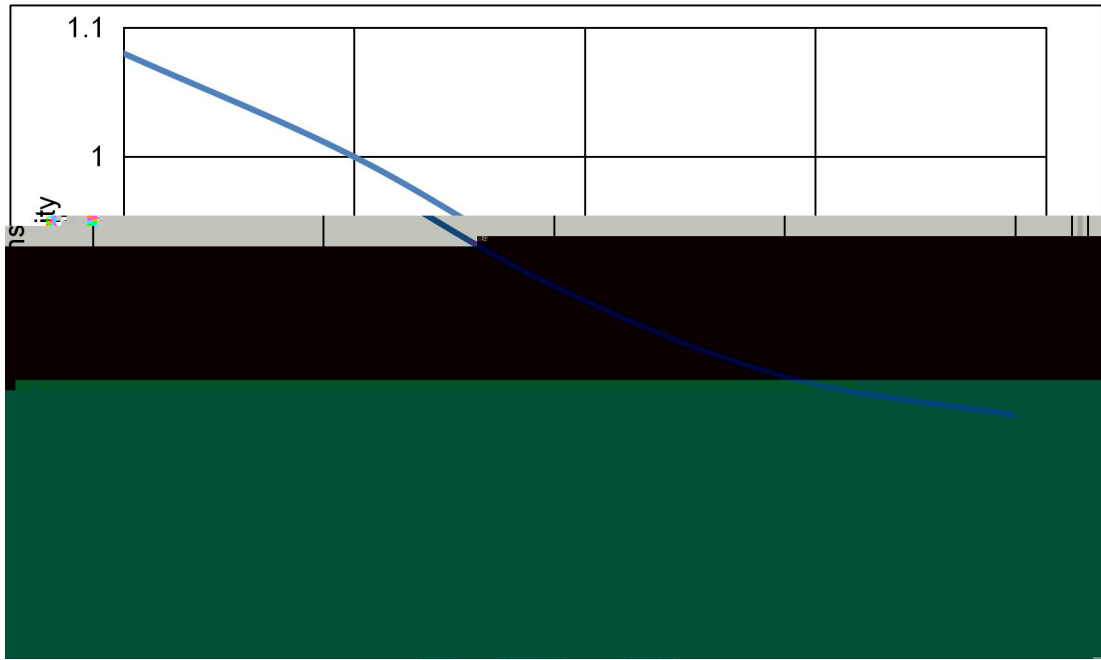
准 台。

件 定, 不 大值。

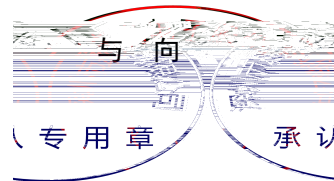
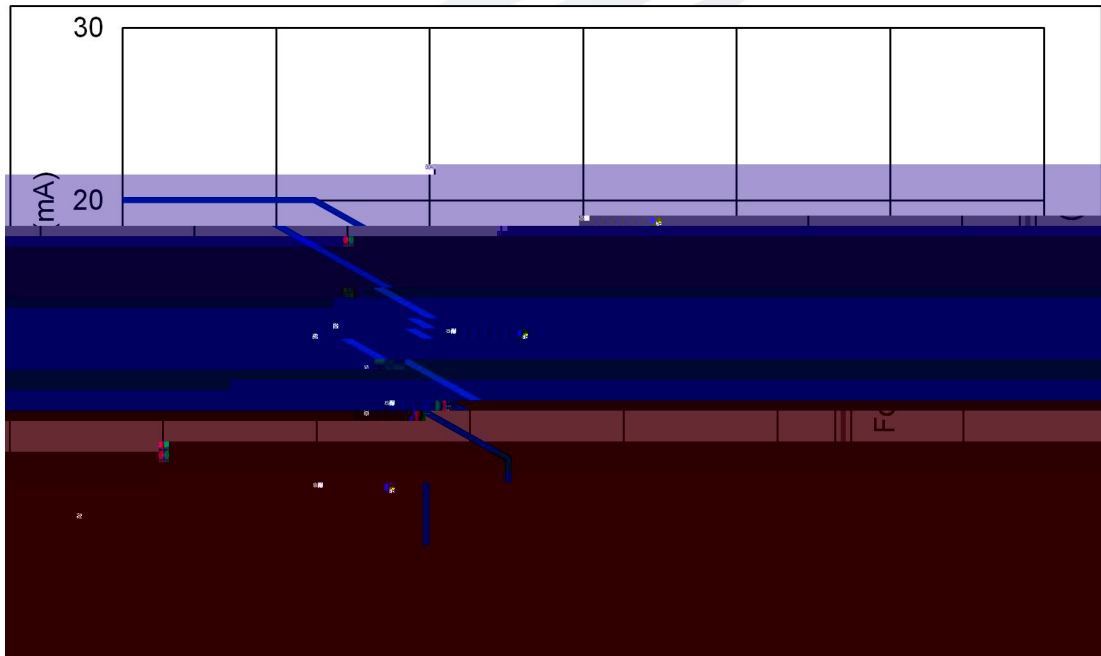


### 典型光学





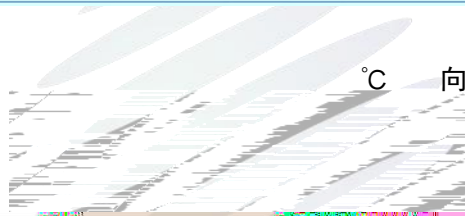
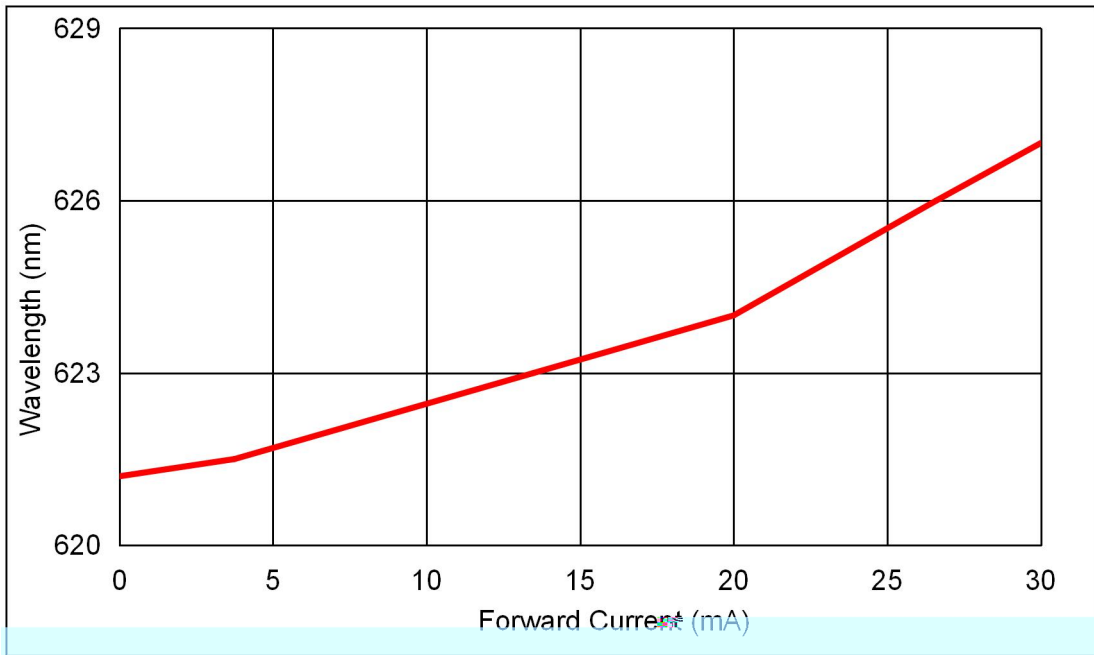
与 对光



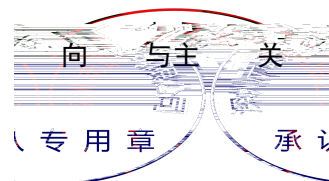
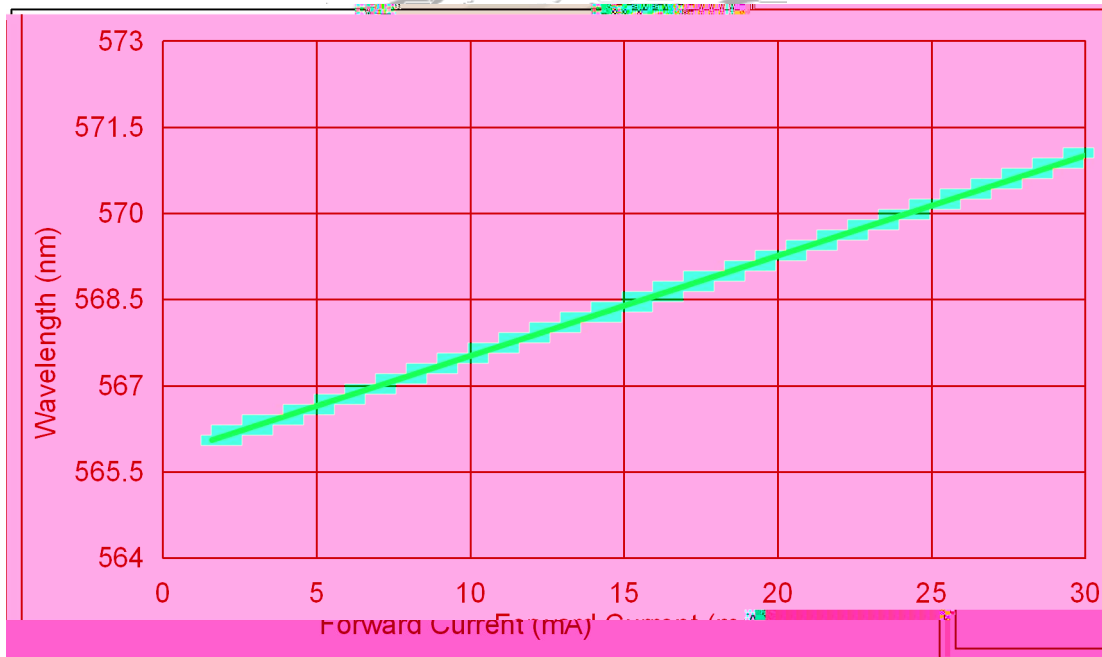
与 向

(专用章

承认



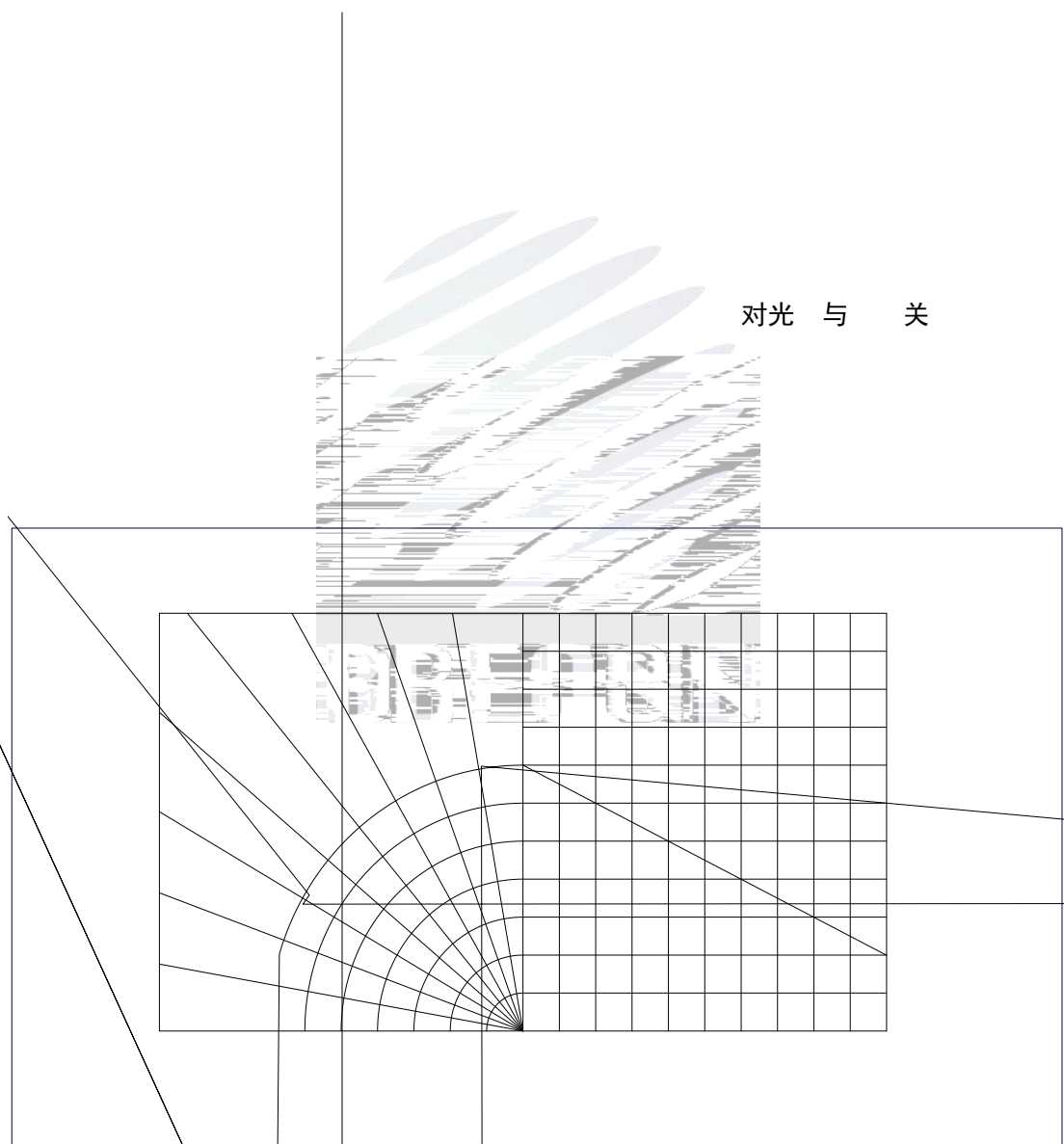
°C 向 与主 关 (光)



向 与主 关 (光)

(专用章 承认)

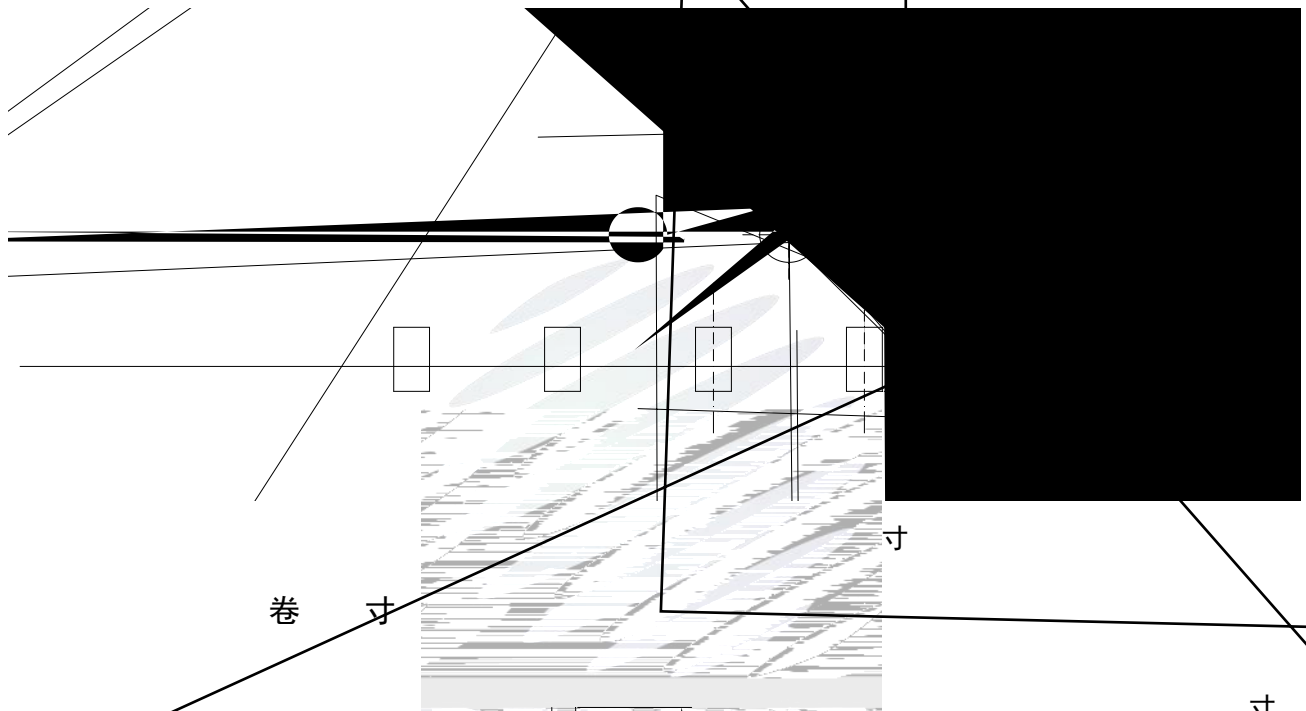
对光 与 关



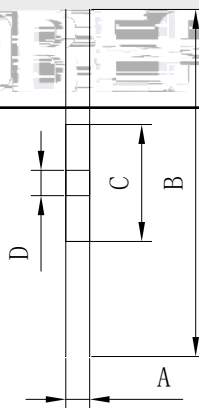
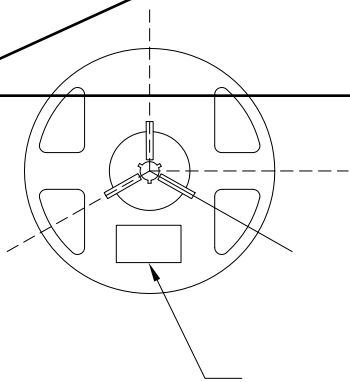
射

产品包

包  
卷  
寸



卷  
寸

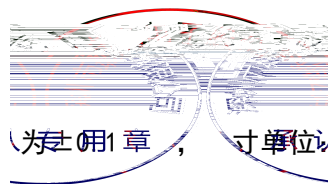




卷  
寸

	±
	±
	±
	±

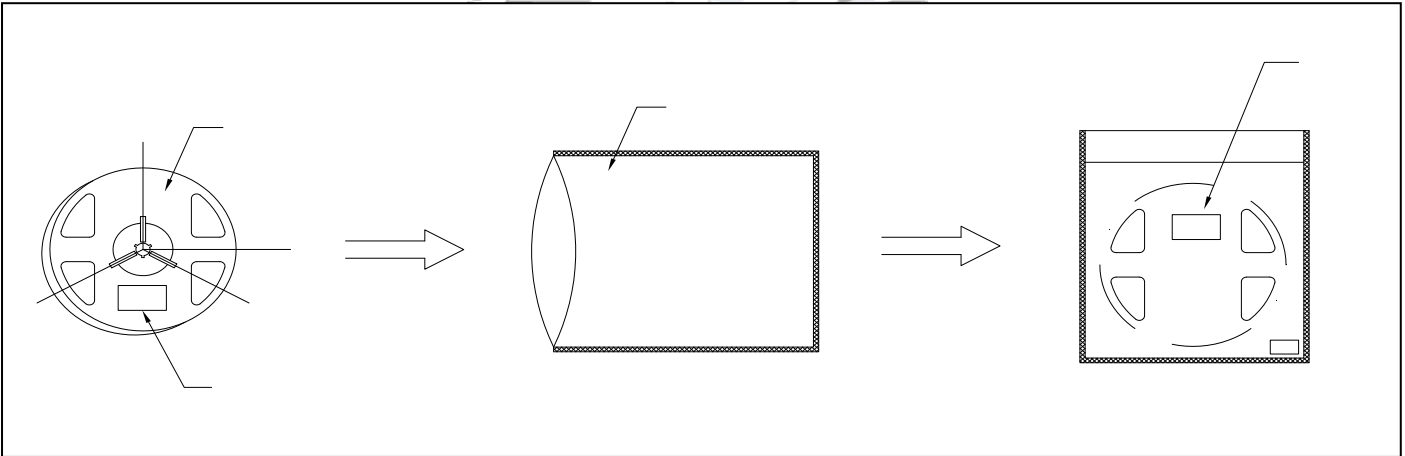
备 :

: 公 (为社用章, 寸單位) 。

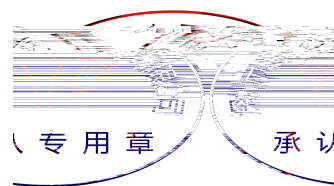


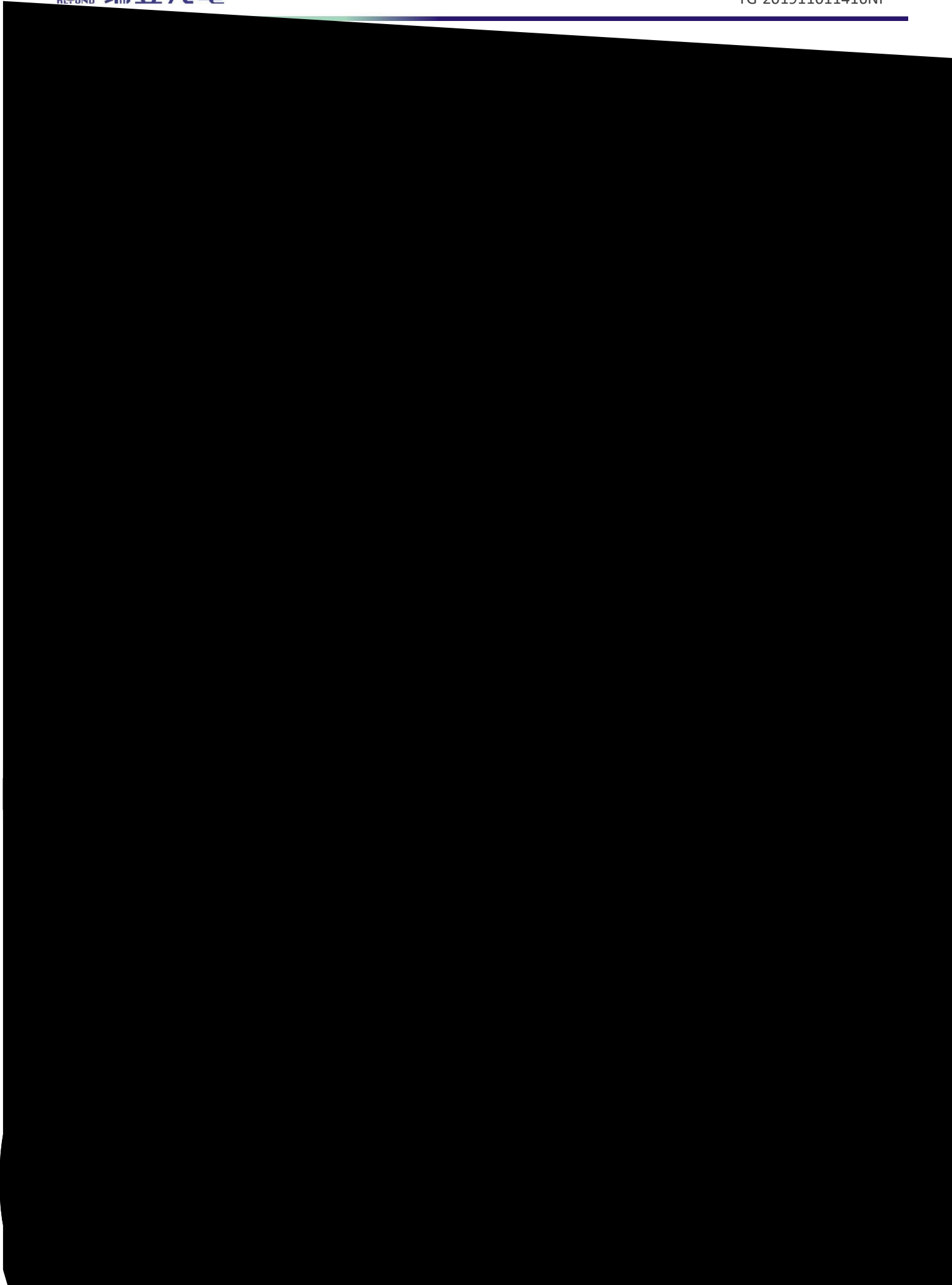
PART NO:		
SPEC NO:		
LOT NO		
BIN CODE:		
Φ:	XY:	
VF:	WLD:	
	QTY:	
	DATE:	

参
品名
号
参代
光
区
向压
代
产



包





## 失 判 定 准

失 判 定 准

	号	件	判 定 准	
				大
向 压				
光				

备 ：

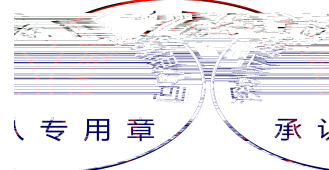


上

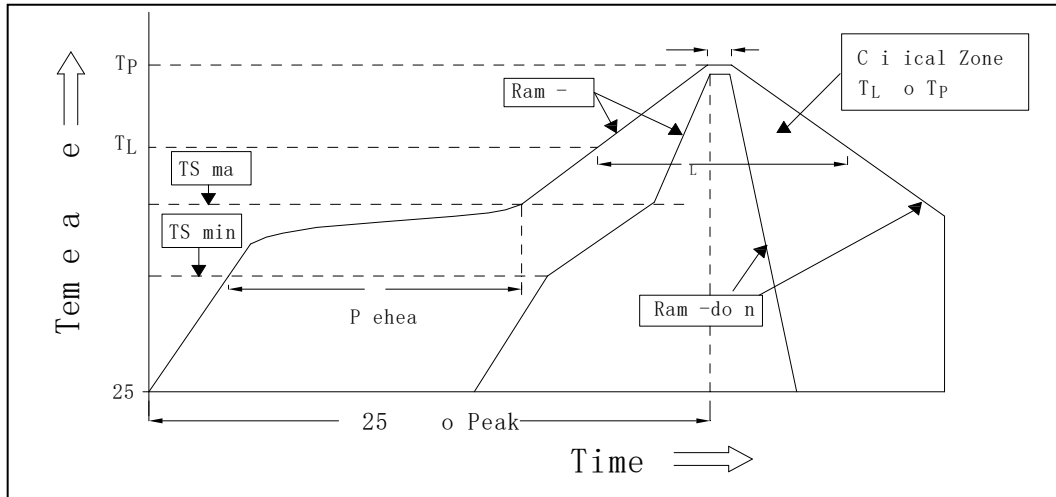
下

以上可 基于 丰 实 台单 / LED在 好 件  
下 。客 将LED 于串、 ， 估 、 压分 、 。

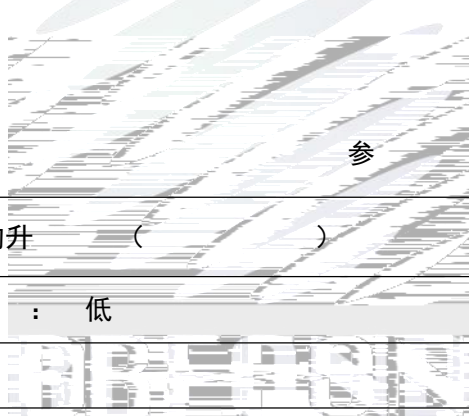
以上 仅为产品 典型值，只作为参 ，不作为任何 件及 保 。



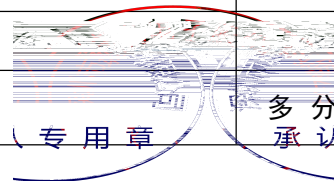
回



回



均升 ( )	
: 低	
:	
: ( )	
:	
:	多
值 分	
值分 : ( )	多
。 与实 值	多
以内 保	
升 值	多分 承认



备：

回 不可以 两 ， 两 回 如 24 ， LED 可 于吸  
坏。

， 不 在 受 力压 体

。

于300°C， 不可 3 。

只可 一 。

修

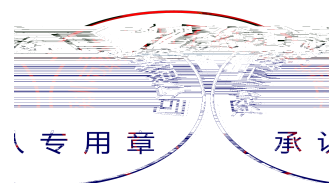


回 后不 修复， 修复 ， 使 双头 ， 且事先 会不  
会 坏LED 。

事

不 在 PCB 上， 之后， 也不 。

对 加外力， 也不 动， 回 后， 不 剧冷却 。

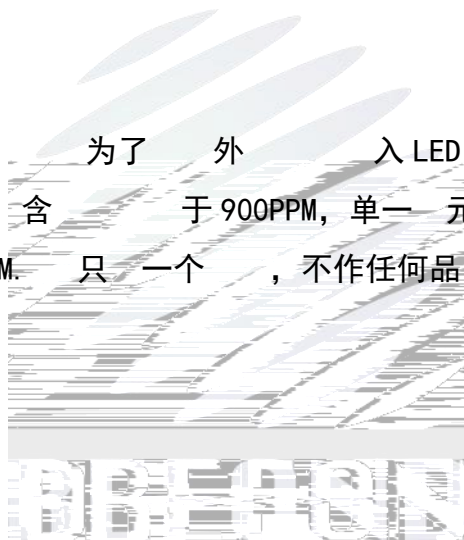


## 产品使用

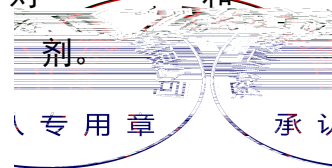
### 产品使用

作境及与 LED 中元及化合份不可 100PPM. 只一个, 不作任何品保。

境及套件, 单一元含于 900PPM, 单一元含于 900PPM, 元与元含于 1500PPM. 只一个, 不作任何品保。



套件中发会到 LED 内, 在产光及件下, 会导 LED 变, 严光, 前了套件够免产些。丰反对使任何对 LED 器件可害, 不些实了仅仅害。对定和使境, 丰对和容。在 LED 候, 不使产发体剂。



LED  
 不定大值，同，使保，否则，压变化将会大  
 变化，可导产品。保只在启关候出向压变化，不  
 加反压，否则会坏LED。

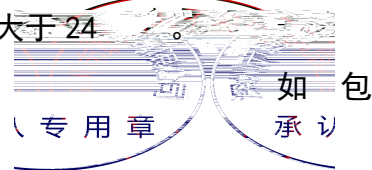
容因为发和境  
 变变，升会低LED发光，响发光，以在充分

储存



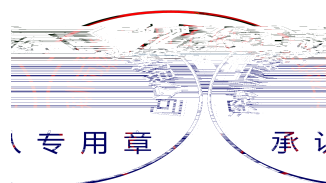
储存	包前	$\leq$ °C	$\leq$	— 内
	包后	$\leq$ °C	$\leq$	
		$\pm$ °C		$\geq$ 大于

如剂包失，产品不合以上  
 储存件，包后，件：60±5°C，大于24。

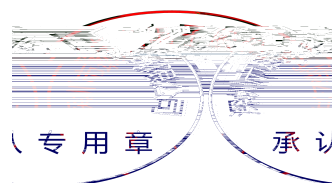


售人员协助处。

像其他 半导体 子器件一 ， LED 对 击 ，  
做好 。  
关 。 其它 事 参 丰







产品 书以中 书写, 冲 以中 为准。